

お客様各位

株式会社イーエフイーの完全子会社化に関するお知らせ

拝啓 時下増々、ご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は本年5月23日に株式会社イーエフイー（本社：東京都多摩市落合1-15-2、代表取締役平本和之）の全発行済み株式取得を行い、完全子会社と致しました。

ご存知の通り株式会社イーエフイーは、弊社製品の搬入・据付、保守・メンテナンスを主たる事業とし、本社および国内2か所にメンテナンス拠点を設けております。また、半導体関連装置で培ったノウハウを活かし、様々な分野に貢献できる技術を提供しています。

弊社といたしましては、半導体製造装置関連事業の拡大を図る中で、株式会社イーエフイーをグループ化することで、同社が持つ強みを活用し、充実したメンテナンスの提供はもとより、検査技術の開発における協業を加速させて様々な引き合いに対応し、お客様へより良いサポートを迅速に提供させて頂く体制作りを進めて参ります。

また、本グループ化により、株式会社ブイ・テクノロジーグループとして事業運営を共にし、財務基盤・経営基盤の一層の安定化を図ることで、ご期待・ご信頼にお応えできるものと確信いたしております。

引き続きのご愛顧を何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

株式会社ナノシステムソリューションズ

代表取締役社長 稲住 仁

取締役兼 CTO 芳賀 一実